This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- · TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

F-008

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-53048

(43) 公開日 平成6年(1994)2月25日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 1 F	17/00 15/00	識別記号 D D	庁内整理番号 7129-5E 7129-5E	FΙ			技術表示簡訊
HOLG	4/12	3 4 6					
	4/40	3 2 1	9174-5E				
					審査請求	未請求	請求項の数2(全 5 頁

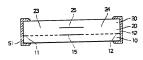
(21)出願書号	特顧平4-219724	(71)出願人 000006264 三菱マテリアル株	式会社		
(22) 出顧日	平成4年(1992)7月27日	(72)発明者 内田 彰 新潟県南魚稻都大	東京高千代田区大手町1丁目5番1号 内田 彰 新国県南魚稻郷大和町浦佐972番地 三菱 マテリアル株式会社セラミックス研究所摘		
		佐分室内 (72) 発明者 小島 靖 新潟県南魚名郡大	和町浦佐972番地 三菱 社セラミックス研究所浦		
		佐分室内 (74)代理人 弁理士 須田 正	長		
			品終百に続く		

(54) 【発明の名称】 チップ型LCフィルタ

(57) 【要約】

【目的】 高周波ノイズを吸収しT型のLC機能を発揮 することができ、小型で一体化して高密度の表面実装を 可能にする。

【構成】 方形状の誘電体シート10と20との積層体 40であって、シート10は1対の辺に接続され別の一 対の辺とは絶縁される蛇行導体11,12とこれらの蛇 行導体間に配置され両導体と戦気的に接続され同様に絶 **録される内部導体15を信える。シート20は蛇行導体** が接続される一対の辺に対応する辺とは絶縁され別の一 対の辺に接続される接地導体25を備える。蛇行導体は 高周波ノイズに対しインダクタンス成分となるように構 成され、シート20を介して内部導体と接地導体との間 でそれぞれキャパシタンスを形成する。蛇行導体に接続 する一対の信号用電振51,52及び接地導体に接続す る接地用電極53,54を積層体の傾面に形成する。



- 10 第1 設電体シート (第1 セラミックグリーンシート)
- 11 第1 蛇行導体
- 12 第2蛇行導体
- 15 内部導体
- 20 第2団電体シート(第2セラミックグリーンシート)
- 23,24 電気的に地像される開催
- 25 接地導体
- 30 第3課職体シート(第3セラミックグリーンシート)
- 51 第1信号用電機
- 52 気2債号用電福

(特許確求の範囲)

. + \$7 JS + \$

1 【請求項1】 方形状の第1誘電体シート(10)と前配シ ート(10)と同形同大の第2誘電体シート(20)とを積層し て一体化された積層体(40)を含み、

前記第1誘電体シート(10)は、一対の辺に電気的にそれ ぞれ接続され前記一対の辺とは別の一対の辺に電気的に それぞれ絶縁される関隔(13,14)を有する蛇行状に形成 された第1及び第2蛇行導体(11,12)と、前配第1及び 第2蛇行導体(11,12)の間に配置され前配第1及び第2 **蛇行導体(11.12)に電気的にそれぞれ接続されかつ前記 10 子型のコンデンサ5の等価回路は関9のように表わされ** 別の一対の辺とは重気的にそれぞれ終録される間隔(13. 14)を有する内部導体(15)とをシート表面にそれぞれ備

前配第2誘電体シート(20)は、前配第1誘電体シート(1 0)の第1及び第2蛇行導体(11.12)が電気的に接続され る一対の辺に対応する一対の辺に電気的にそれぞれ絶縁 される間隔(23,24)を有しかつ別の一対の辺とは電気的 にそれぞれ接続される接地導体(25)をシート表面に備

前紀第1誘電体シート(10)の第1及び第2蛇行導体(11, 20) 12)は、高周波ノイズに対しインダクタンス成分となる ように構成され、

前記第2誘電体シート(20)を介して前記内部導体(15)と 前記接地導体(25)との間でキャパシタンスを形成するよ うに構成され、

前記積層体(40)の側面に露出した前記第1及び第2蛇行 導体(11,12)にそれぞれ接続する第1及び第2信号用電 極(51,52)がこの側面に形成され、

前記積層体(40)の別の側面に露出した前配接地導体(25) 成されたことを特徴とするチップ型LCフィルタ。

【請求項2】 箱屋体(40)はその最上層にシート表面に 導体の形成されない第3誘氧体シート(30)が積層して一 体化された請求項1配載のチップ型LCフィルタ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

ž.

【産業上の利用分野】本発明は、信号線路における高周 波ノイズを吸収するに適したチップ型LCフィルタに関 する。更に詳しくはT寮LCフィルタに関するものであ

[0002]

【従来の技術】コンピュータ等のデジタル機器では、高 周波のノイズが混入すると誤動作を生じ易く、しかも他 の電子機器等に障害をもたらす恐れのある不要な電磁波 を配線から放射する問題点がある。このため、信号線路 には高周波ノイズを除去するノイズフィルタが用いられ ている。ノイズフィルタにはLCフィルタが用いられて いる。このLCフィルタの電子部品はそれぞれ信号線路 毎に設けられ、コンデンサ素子とインダクタ素子とを組 合わせたLCフィルタが使用されている。

【0003】 コンデンサ素子とインダクタ素子とを組合 わせたLCフィルタとしては、図8に示すような三端子 型のコンデンサ5が使用されている。この三端子型のコ ンデンサ5は、ディスク状の誘電体6の両面に電極1 (反対側は図示せず) が形成され、両電板の間でキャパ シタンスが形成されるようになっている。電極1はU字 状のリード線2に電気的に接続され、更にフェライトビ ーズ4を介して外部電極と接続される。また、図示しな い電極には接地用のリード線3が接続される。この三端 る。また、これ以外にチップコンデンサ等のチップ部品 とインダクタ素子とを組合わせて作られるLCフィルタ がある.

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 三端子型のコンデンサ のような従来のLCフィルタは、リード線やフェライト ビーズが誘電体から突出するため、基板に高密度に実装 しにくく、結果として機器を小型化することができな い。このため、表面実装技術に対応でき、かつ広い部品 スペースを必要としないLCフィルタの開発が望まれて いた。また、二帽子チップ部品とインダクタ素子を組合 わせて作られるLCフィルタでは、信号周波数の高速化 に伴いチップコンデンサの接地側の残留インダクタンス により共振し、高周波ノイズを除去することができない 問題点があった。

【0005】本発明の目的は、高周波ノイズを除去する ことができ、かつ基板に表面実装するときに広い部品ス ペースを必要としないチップ型LCフィルタを提供する ことにある。本発明の別の目的は、高速の信号周波数下 にそれぞれ接続する接地用電極(53,54)がこの傾面に形 30 においても、高周波ノイズを除去することができるチッ プ型しCフィルタを提供することにある。

[0006] 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明の構成を図1~図4に基づいて説明する。な お、図1及び図3は説明を容易にするためにセラミック シート部分を厚さ方向に拡大して示している。本発明の LCフィルタは、方形状の第1額電体シート10とこの シート10と同形同大の第2誘電体シート20とを積層 して一体化された積層体40を含む。第1誘氧体シート 40 10は、一対の辺に電気的にそれぞれ接続され一対の辺 とは別の一対の辺に電気的にそれぞれ絶縁される間隔1 3、14を有する蛇行状に形成された第1及び第2蛇行 導体11, 12と、第1及び第2蛇行導体11, 12の 間に配置されこの第1及び第2蛇行導体に電気的にそれ ぞれ接続されかつ別の一対の辺とは蝋気的にそれぞれ絶 縁される側隔13、14を有する内部導体15とをシー ト表面にそれぞれ備える。また、第2個電体シート20 は、第1回電体シート10の第1及び第2蛇行導体1 1、12が電気的に接続される一対の辺に対応する一対 50 の辺に電気的にそれぞれ絶縁される間隔23,24を存

しかつ別の一対の辺とは重気的にそれぞれ接続される接 地導体25をシート表面に備える。また、第1誘電体シ ート10の第1及び第2蛇行導体11、12は、高周波 ノイズに対しインダクタンス成分となるように構成さ れ、また第2調業体シート20を介して内部導体15と 接地導体25との間でキャパシタンスを形成するように 構成される。更に、積層体40の側面に露出した第1及 び第2蛇行導体11、12にそれぞれ接続する第1及び 第2信号用電概51,52がこの側面に形成され、積層 続する接地用電板53.54がこの側面に形成される。 なお、本発明のチップ型LCフィルタの等価回路は関7 のように表わすことができる。

[0007]

【作用】第1誘電体シート10と第2誘電体シート20 との間の第1及び第2蛇行導体11、12は高周波信号 が流れると、インダクタとして機能する。これは第1及 び第2蛇行導体11、12が蛇行しているため導体とし ての距離が長いことによる。第2誘電体シート20を介 して第1誘電体シート10上の内部導体15と第2誘電 20 体シート20上の接地導体25との間でキャパシタンス が形成されるため、通電状態にある内部導体15と接地 導体25との間に電位差が生じ、コンデンサとして機能 し高周波ノイズは吸収される。

【実施例】次に本発明の実施例を説明する。本発明はこ

[0008]

の実施例に限られるものではない。実施例のチツブ型L Cフィルタを図1~図4に基づいて説明する。先ず、誘 電体グリーンシートを3枚用意した。この誘電体グリー ンシートはポリエステルペースシートの上面に例えばチ 30 タン酸パリウム系のJIS-R特性を有する誘電体スラ リーをドクタープレード法によりコーティングした後、 乾燥して形成される。それぞれ1枚ずつを第1セラミッ クグリーンシート、第2セラミックグリーンシート、及 び第3セラミックグリーンシートとした。 【0009】次いで第1セラミックグリーンシートと第 2 セラミックグリーンシートの各表面にそれぞれ別々の パターンでPdを主成分とする導電性ベーストをスクリ 一ン印刷し、80℃で4分間乾燥した。即ち、図2に示 すように第1セラミックグリーンシート10には、一対 40 の辺に電気的にそれぞれ接続され一対の辺とは別の一対 の辺に電気的にそれぞれ絶縁される間隔13,14を有 する蛇行状に形成された第1及び第2蛇行導体11、1 2と、第1及び第2蛇行導体11,12の間に配置され この第1及び第2蛇行導体に電気的にそれぞれ接続され かつ別の一対の辺とは地気的にそれぞれ絶縁される間隔 13、14を有する内部導体15とが印刷形成される。 また、第2セラミックグリーンシート20には、第1額 電体シート10の第1及び第2蛇行導体11、12が電 気的に接続される一対の辺に対応する一対の辺に電気的 50

にそれぞれ絶縁される間隔23、24を有しかつ別の一 対の辺とは電気的にそれぞれ接続される接地導体25が 印刷形成される。

【0010】スクリーン印刷した第1及び第2セラミッ クグリーンシート10、20の2枚のシートをこの順に 積層し、更に最上層には導電性ベーストを全く印刷して いない第3セラミックグリーンシート30を重ね合わせ た。図3に示される積層体40を熱圧着して一体化した 後、1300℃で約1時間焼成して焼結体を得た。図3 体40の別の側面に露出した接地導体25にそれぞれ接 IO に示すようにこの焼結体をパレル研磨して焼結体の周囲 側面に第1蛇行導体11、第2蛇行導体12 (図3では 図示せず)、及び接地選体25を戯出させた。

> 【0011】次に図4に示すように焼結体の周囲側面の 蛇行導体11、12及び接換導体25が露出した部分に Agを主成分とする導電性ペーストをそれぞれ整布し、 焼付けてそれぞれ信号用電極51、52及び接地用電極 53,54を形成した。これにより第1蛇行導体11が 第1信号用電板51に、第2蛇行導体12が第2信号用 **電板52に、及び接地導体23が第1及び第2接地用電** 概53,54にそれぞれ電気的に接続されたチップ型L Cフィルタが得られた。なお、図5に示すように第1及 び第2接地用電極を電気的に接続して一つの接地用電極 55とする構造でもよい。

> 【0012】このチップ型LCフィルタの特性を調べる ために、別途用意した進体配線基板上にはんだを用いて このチップ型LCフィルタを実装した。信号用電板5 1,52は信号線路にはんだ付けされる。また、接地用 電極53、54は外部線路を介して接地される。

> 【0013】この状態で信号線路の一端から高周波信号 を入力し、その他端で出力信号を測定し、挿入損失を求 めた。その結果、周波数が高くなるに従って、急峻に挿 入損失が大きくなり、図6に示すように本発明のチップ 型LCフィルタは良好なフィルタ特性を有することが判 った。

> [0014] なお、実施例では、第1、第2セラミック グリーンシートをそれぞれ1枚ずつ種層したが、本発明 の第1セラミックグリーンシートと第2セラミックグリ ーンシートの積層数はこれに限るものではない。この積 層数を適宜増加させることにより、内部導体と接地導体 で形成されるキャパシタンスと蛇行導体で形成されるイ ンダクタンスが変化して挿入損失を変化させることがで きる。例えば第1セラミックグリーンシートと第2セラ ミックグリーンシートとの合計層数を奇数としたり、改 いはインダクタンスとキャパシタンスの凋餐のために又 は許容電流量の調整のために同一シートを連続して複数 枚積刷してもよい。また、蛇行導体の蛇行した各々の導 体の幅又は曲率等の形状を変化させることにより、イン ダクタンスが変化して挿入損失を変化させることができ る。また、内部導体の電極面の面積を変化させることに より、LCフィルタの破壊等がなく、許容電流値を変化

うじきことができる。更に、最上層の第3誘電体シート が1枚の例を示したが、複数枚積層してもよい。また第 2 誘電体シート上に別の保護手段を設ける場合には、第 3誘電体シートは特に積層しなくてもよい。

[0015]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、信 号伝達のために用いられる第1誘電体シートの内部導体 を挟んでインダクタンス成分を有する第1及び第2蛇行 導体が配置され、この内部導体と接地導体との間でキャ パシタンスが形成されているので、全体として中央部の 10 キャパシタンス成分の前後にインダクタンス成分を有す るT型回路を具備したチップ型LCフィルタが得られ る。また、接地側の残留インダクタンスを減少させ共振 周波数を極力高周波倒へ移行することにより、従来のリ ード線付きLCフィルタと比較して、高周波ノイズ吸収 性能が優れ、小型で一体化した表面実装が可能なチップ 型I.Cフィルタが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例のチップ型LCフィルタの図4の A-A線斯面図。

【図2】その種層体の種層館の斜視図。

【図3】その種層体を焼成した焼結体の斜視図。

【図4】その焼結体の周囲に外部電極を設けて作製され たチップ型LCフィルタの斜視図。

【図5】その焼結体の周囲に別の接地用外部電極を設け

て作製されたチップ型LCフィルタの斜視図。

【図6】 LCフィルタの特性図

【図7】本発明のチップ型LCフィルタの等価回路図。

【図8】従来例のLCフィルタの構成図。

【図9】その等価回路図。

【符号の説明】

10 第1誘電体シート (第1セラミックグリーンシー H)

11 第1蛇行導体

12 第2蛇行導体

13, 14 電気的に絶縁される間隔

15 内部導体

20 第2誘電体シート (第2セラミックグリーンシー

h)

(4)

23, 24 電気的に絶縁される間隔

2.5 接換遊休

第3誘電体シート (第3セラミックグリーンシー

40 積層体

51 第1信号用電板

52 第2信号用電極

53 第1接地用電極

54 第2接地用電極 55 接地用電板

(図5) (図1) [BI2] 名1 総行事件 第2 统行概律 [208] (M7)



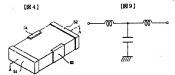
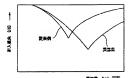


图6)



可以数 サリ

フロントページの続き

(72) 発明者 関 運輸 新国場南魚福郡大和町浦佐972番地 三妻 マテリアル株式会社セラミックス研究所浦 佐分客内 (72)発明者 山田 淳樹

新獨県南魚稻郡大和町浦佐972番地 三菱 マテリアル株式会社セラミックス研究所浦 佐分家内